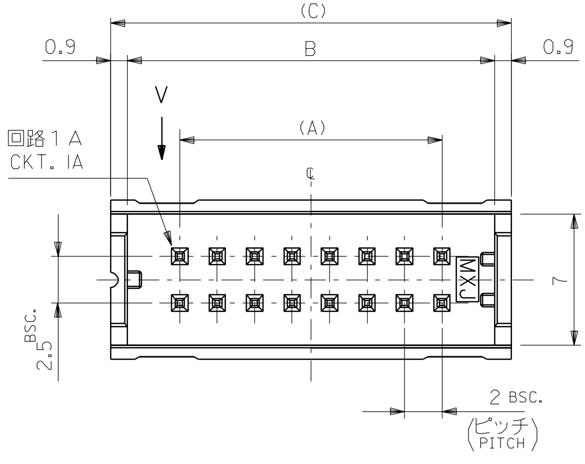
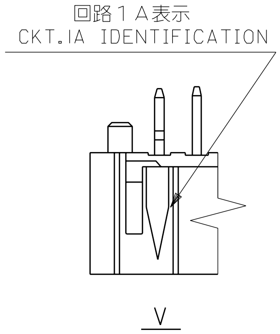
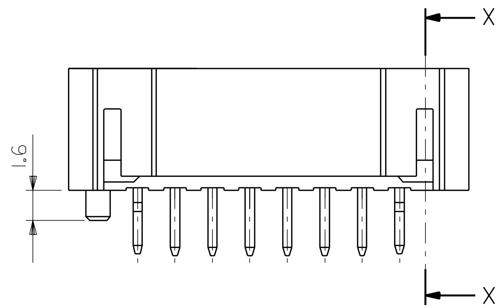
SD-53313-**15
ENG. NO
EDP NO. —//—

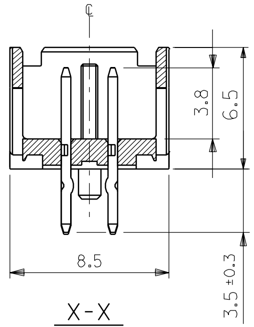




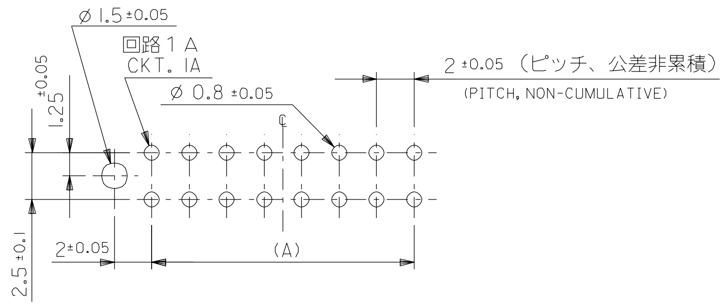
注記
NOTES

1. 材料： ハウジング：ガラス入りポリエステル
MATERIALS: HOUSING : G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY
ピン ：黄銅
PIN : BRASS (0.5mm,SQUARE)
2. 仕上げ ：Sn-Pbメッキ：2-3 μm
PLATING : TIN-LEAD : 2-3 μm
銅下地メッキ：1-2 μm
OVER COPPER : 1-2 μm
3. 適合メスコネクター ：51089-***5, 52478-**15, 52484-**15
MATING CONNECTORS : 51089-***5, 52478-**15, 52484-**15
適合クリップ：51094-**00
CLIP : 51094-**00
4. 推奨基板厚：
RECOMMENDED PCB THICKNESS : t=1.6mm





(C)	B	A	ENG. NO.	CKT.
65.4	63.6	58	53313-6015	60
55.4	53.6	48	-5015	50
45.4	43.6	38	-4015	40
39.4	37.6	32	-3415	34
35.4	33.6	28	-3015	30
33.4	31.6	26	-2815	28
31.4	29.6	24	-2615	26
29.4	27.6	22	-2415	24
27.4	25.6	20	-2215	22
25.4	23.6	18	-2015	20
23.4	21.6	16	-1815	18
21.4	19.6	14	-1615	16
19.4	17.6	12	-1415	14
17.4	15.6	10	-1215	12
15.4	13.6	8	-1015	10
13.4	11.6	6	-0815	8
11.4	9.6	4	53313-0615	6



基板取付穴推奨寸法（参考）
RECOMMENDED PCB HOLE DIM.(REF.)

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. / CHK.	日付 DATE
C	変更 REVISED	(T40111)	T.H / Y.I	'94/3/2
B	変更 REVISED	(T20497)	T.H / Y.I	'92/11/25
A	RELEASED		GMS / H.I	92/2/21
2	REVISIONS		GMS / H.I	91/7/30
1	REVISIONS		GMS / H.I	91/3/5
0	新規作成		GMS / H.I	90/11/6

一般公差 GENERAL TOLERANCES	
角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

材料 MATERIAL: 注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH: 注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE: —//—
被覆外径 INS. RANGE: —//—
DRAWN BY: G.K. Simel
CHK'D BY: [signature]
APP'D BY: S. Yamada
尺度 SCALE: 4-1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

EDP. NO. —//—
ENG. NO. SD-53313-**15
REV C

TITLE 名称
2-mm W-TO-B DUAL ROW STRAIGHT HEADER ASS'Y.

ZF3:E110,011S53313.DGN

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
:MM

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。